



- 代表者 大蔵 貴順  
 ■資本金 3,050万円  
 ■創業年月 1980年1月  
 ■従業員 48人  
 ■工場規模 敷地 1262㎡  
 建物 814㎡

## ■主要設備

名 称	型番	台数
クリーム半田印刷機	TSP-600	1
	TSP-700	1
チップマウンター	KE-2070M	2
	KE-3010M	1
	KE-2060M	2
顕微鏡、手はんだライン多数保有		
リフロー	SOLSYS-6310IRTP	1
	TAP30-438EM	1
画像検査機	U22X-35	1
	M22XCL-350	1
クリーンルームclass10000		
デジタルオンロ、スベアナ、静電試験機 他		

## 事業内容及び主要製造品目

RF通信機器制御回路設計 (Bluetooth、NFC、LPWA、Wi-Fi、2.4GHz対応致します)  
低消費電流回路設計

LED駆動機器制御回路設計

プリント基板の設計・販売・部品 (海外製部品含む) 調達・部品実装・製品組み込み・筐体設計・ケーシング・配線・検査装置の設計開発製造など製品開発委託業務の全般

基板1枚からの試作・実装対応致します。

実装は短納期にて手実装、マウンター対応可能です。

チップ部品CR、1005、1608標準品は在庫しています。

## 当社の特徴

設計・開発・部品調達・製造・検査・梱包まで一貫して対応する事ができます。

製造部門では、基板実装～手ハンダ～製品組付け～完成品梱包まで行っております。

開発部門では、電池駆動による低消費回路設計・近距離無線通信技術を得意としております。

システム設計・回路設計・フォームウェア・ソフトウェア開発もおまかせください。

培ったネットワークで完成品までのご提案が可能です。

Representative: Takanobu Okura

Capital: 30.5 million yen

Established: January 1980

Employees: 48

Factory Size: Land- 1,262㎡

Improvements- 814㎡

Operations: RF communication device control circuit design (Bluetooth, NFC, LPWA, Wi-Fi, and 2.4GHz are supported) Low current consumption circuit design LED drive device control circuit design Design and sales of printed circuit boards, procurement of parts (including overseas-made parts), parts mounting, product incorporation, housing design, casing, wiring, design, development, and manufacturing of inspection devices, and other general product development outsourcing services We can handle prototyping and mounting from a single board.

We can mount components by hand or mounter with a short delivery time. Chip components CR, 1005, 1608 standard products are in stock.



海洋GPSトラッカー



自動車用アクセサリ



検査・組立ライン